

新聞記事等一覧

1. 2003年7月10日掲載、日本経済新聞、「FeRAM を搭載したシステム LSI の量産化について」
2. 2003年7月10日掲載、日経産業新聞、「IC カードなどに向けて FeRAM を搭載したシステム LSI の開発について」
3. 2003年7月10日掲載、日本工業新聞、「世界初の線幅180ナノメートルの FeRAM 混載システム LSI の量産化について」
4. 2003年7月10日掲載、日刊工業新聞、「世界初の0.18マイクロメートルプロセスによる FeRAM 混載システム LSI の量産化について」
5. 2003年7月10日掲載、化学工業新聞、「世界初の線幅0.18マイクロメートルプロセス採用の FeRAM を搭載したシステム LSI の量産化について」
6. 2003年7月10日掲載、朝日新聞、「5倍速くデータを書き込める FeRAM を搭載したシステム LSI の年内販売について」
7. 2003年7月10日掲載、読売新聞、「処理速度5倍の新メモリーの開発について」
8. 2003年7月10日掲載、毎日新聞、「小型 FeRAM 搭載 LSI の世界初の量産化について」
9. 2003年7月10日掲載、産経新聞、「世界初の回路線幅0.18マイクロメートルの FeRAM を搭載したシステム LSI の量産化について」
10. 2003年7月24日掲載、週刊新潮 (p43)、「IC カード向け、世界初の回路線幅0.18マイクロメートルの FeRAM の量産化について」
11. 2003年7月21日掲載、日経エレクトロニクス (p37)、「FeRAM のデジタル家電機器用システム LSI への展開について」
12. 2003年8月4日掲載、日経エレクトロニクス (p52)、「非接触 IC カード用マイコン書き込み時間を1/5に +1.1V の低電圧動作に対応」
13. 2003年9月掲載、宝島 (p112~113)、「システム LSI の高度技術での日本半導体の復活—業界動向、FeRAM 混載システム LSI の量産化について」
14. 2009年7月掲載、Panasonic Technical Journal Vol.55 No.2 Jul. 2009 (p15~20)、「モバイルセキュア LSI 向け混載 FeRAM 用 立体キャパシタプロセスについて」
15. 2017年11月掲載、OHM (p87~92)、「第65回電気科学技術奨励賞」
16. 2018年2月5日掲載、OHM (p40~44)、「FeRAM 内蔵非接触 IC カード量産化に貢献した強誘電体メモリの開発と実用化」